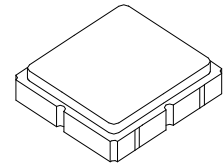


- CDMA 450 F-Band RF SAW Filter
- 3.8 x 3.8 x 1.4 mm Surface-mount Package
- Complies with Directive 2002/95/EC (RoHS)



SF1214D

413.7 MHz SAW Filter



SM3838-6

Absolute Maximum Ratings

Rating	Value	Units
Maximum Incident Power in Passband	+30	dBm
Maximum DC Voltage between any Two Terminals	30	VDC
Storage Temperature Range	-40 to +85	°C
Suitable for Lead-free Soldering - Maximum Soldering Profile	260°C for 30 s	

Electrical Characteristics

Characteristic	Sym	Notes	Min	Typ	Max	Units
Nominal 1 dB Center Frequency	f_c			413.7		MHz
Passband Insertion Loss	411.6 to 415.9 MHz	IL		1.8	2.8	dB
VSWR	411.6 to 415.9 MHz			1.5:1	2:1	
Rejection	0.3 to 400.0 MHz	1, 2, 3	25	27		dB
	421.6 to 425.9 MHz		30	50		
	425.9 to 1700 MHz		23	27		
	1700 to 2000 MHz		18	21		
Operating Temperature Range	T_A	1	-30		+80	°C
Impedance at f_c	Source, single ended		50 ohm			
	Load, single ended		50 ohm			

Case Style	SM3838-6 3.8 x 3.8 mm Nominal Footprint					
Lid Symbolization (Y=year, WW=week, S=shift) dot=pin 1 indicator	643, YWWS					
Standard Reel Quantity	Reel Size 7 Inch					1000 Pieces/Reel
	Reel Size 13 Inch					3000 Pieces/Reel

Electrical Connections

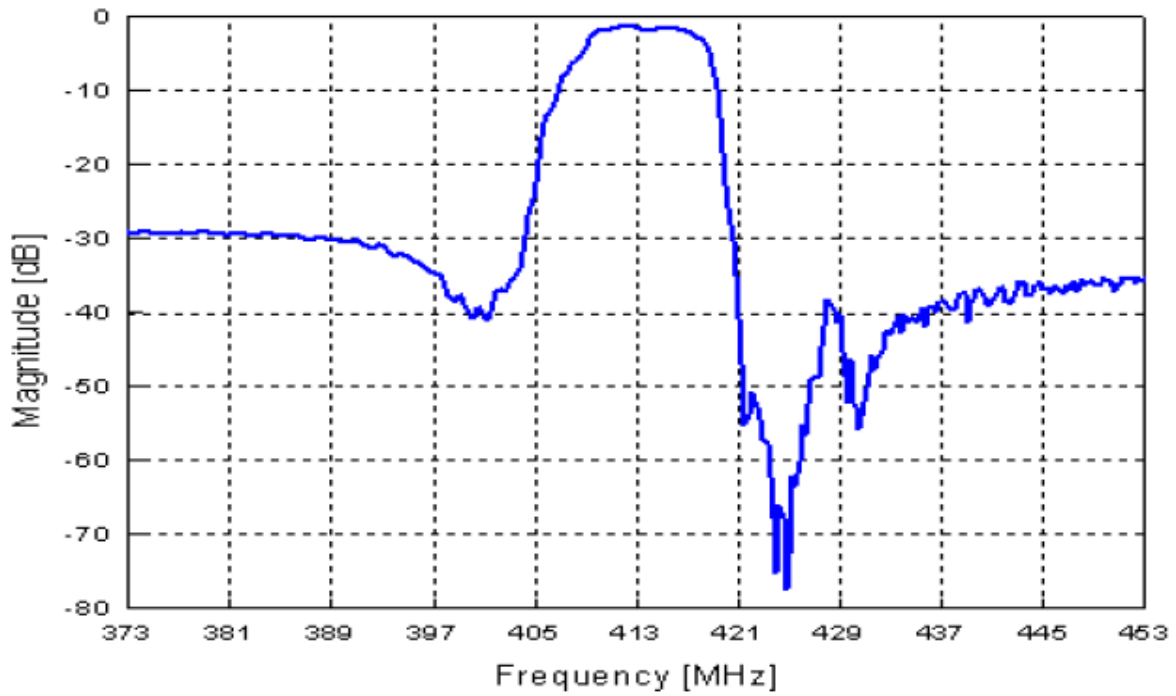
Connection	Terminals
Port 1	2
Port 2	5
Case Ground	All others



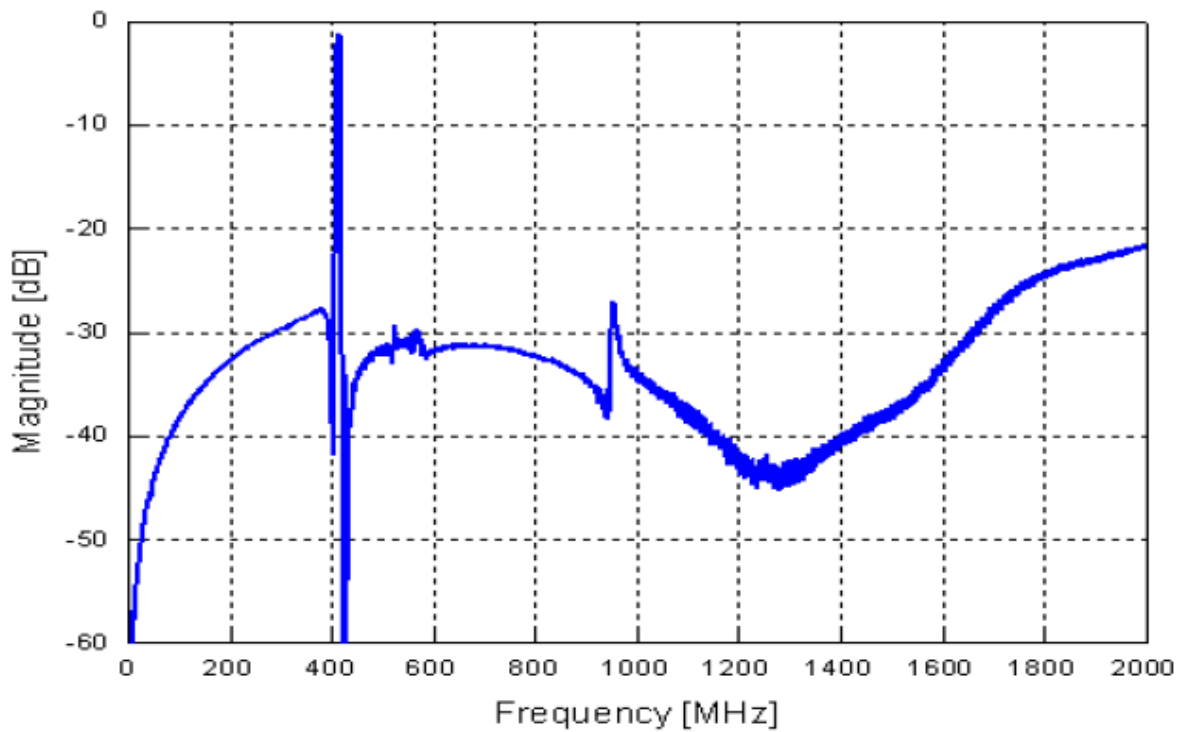
CAUTION: Electrostatic Sensitive Device. Observe precautions for handling.

NOTES:

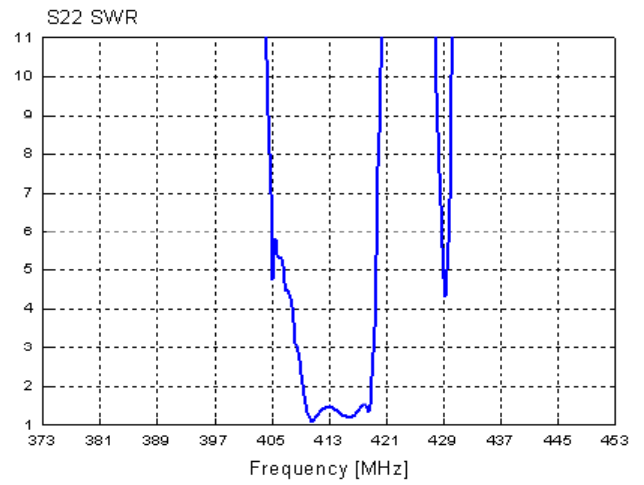
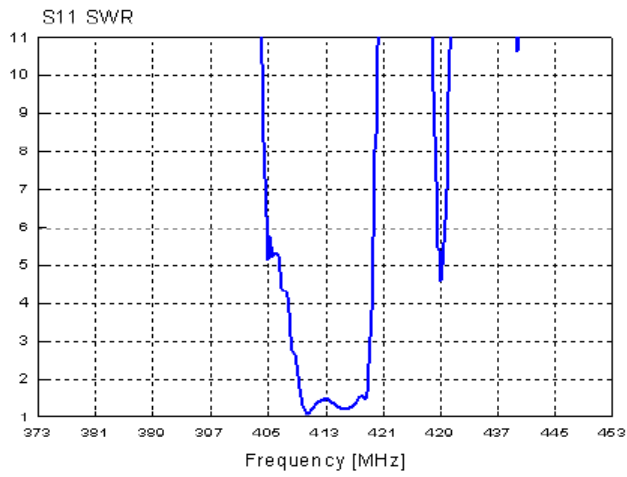
1. Unless noted otherwise, all specifications apply over the operating temperature range with filter soldered to the specified demonstration board with impedance matching to 50 Ω and measured with 50 Ω network analyzer.
2. Unless noted otherwise, all frequency specifications are referenced to the nominal center frequency, f_c .
3. Rejection is measured as attenuation below the minimum IL point in the passband. Rejection in final user application is dependent on PCB layout and external impedance matching design. See Application Note No. 42 for details.
4. "LRIP" or "L" after the part number indicates "low rate initial production" and "ENG" or "E" indicates "engineering prototypes."
5. The design, manufacturing process, and specifications of this filter are subject to change.
6. Either Port 1 or Port 2 may be used for either input or output in the design. However, impedances and impedance matching may vary between Port 1 and Port 2, so that the filter must always be installed in one direction per the circuit design.
7. US and international patents may apply.
8. Murata, stylized Murata logo, and Murata N.A., Inc. are registered



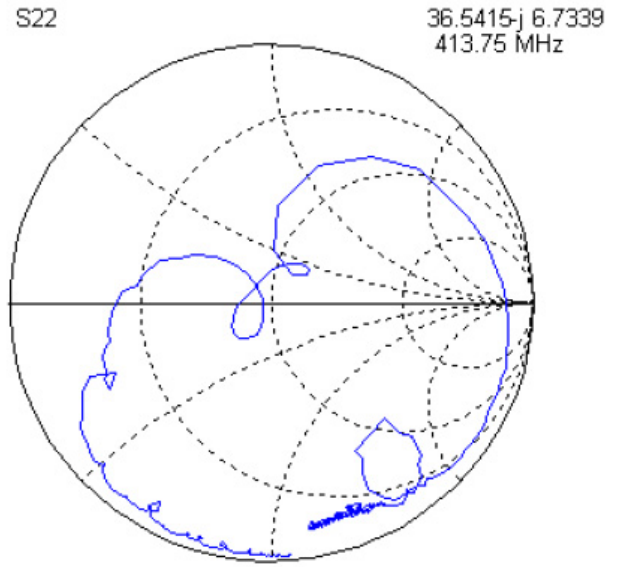
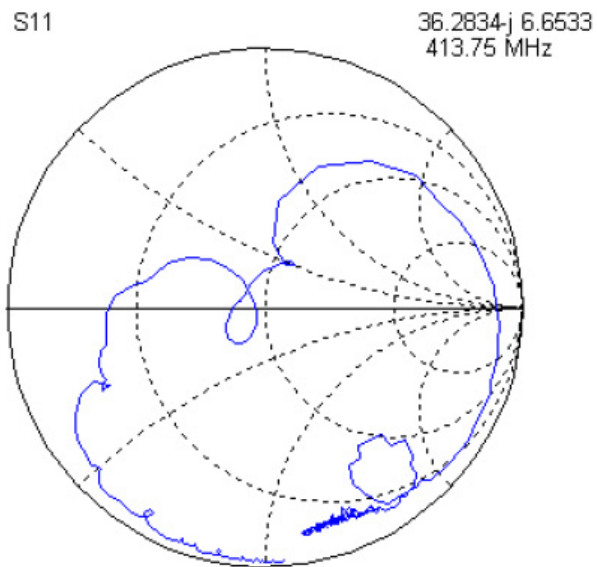
Passband Plot



Wideband Plot

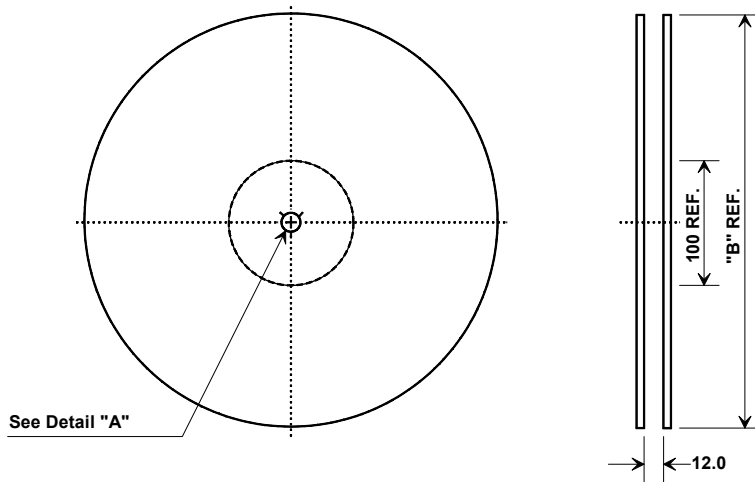


VSWR

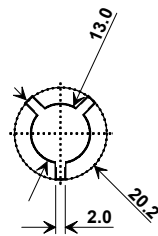


S11 and S22 Plots

Tape and Reel Specifications

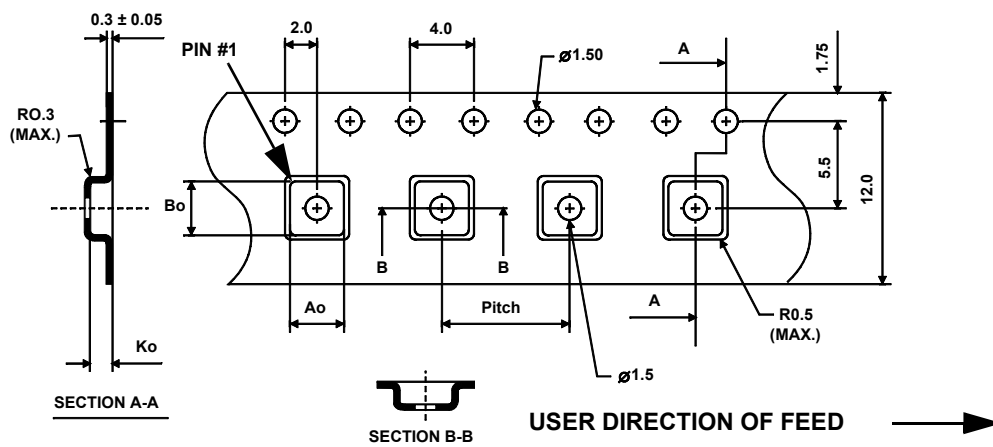


"B" Nominal Size		Quantity Per Reel
Inches	millimeters	
7	178	1000
13	330	3000



COMPONENT ORIENTATION and DIMENSIONS

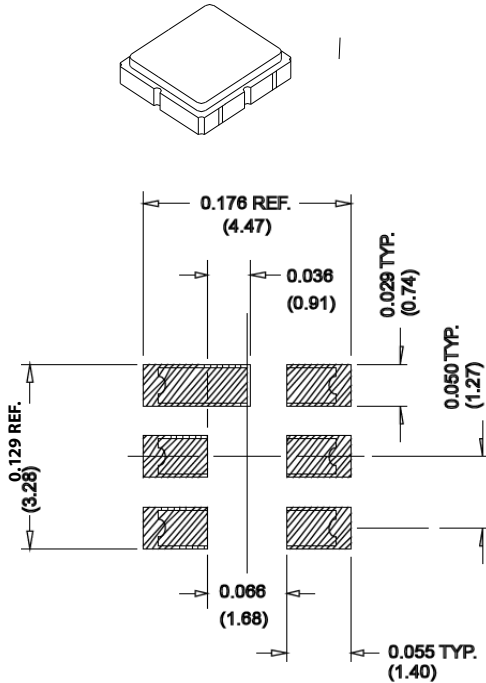
Carrier Tape Dimensions	
Ao	4.25 mm
Bo	4.25 mm
Ko	1.30 mm
Pitch	8.0 mm
W	12.0 mm



SM3838-6 Case

6-Terminal Ceramic Surface-Mount Case

3.8 X 3.8 mm Nominal Footprint



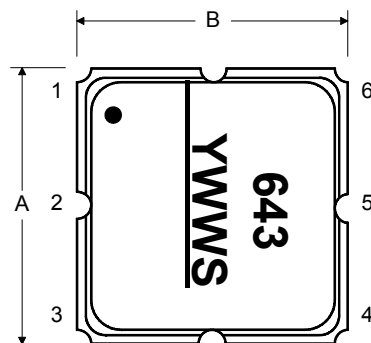
PCB Footprint

Case Dimensions						
Dimension	mm			Inches		
	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max
A	3.60	3.80	4.0	0.14	0.15	0.16
B	3.60	3.80	4.0	0.14	0.15	0.16
C	1.30	1.50	1.70	0.05	0.06	0.067
D	0.95	1.10	1.25	0.037	0.043	0.05
E	2.39	2.54	2.69	0.090	0.10	0.110
G	0.90	1.0	1.10	0.035	0.04	0.043
H	1.90	2.0	2.10	0.75	0.08	0.83
I	0.50	0.6	0.70	0.020	0.024	0.028
J	1.70	1.8	1.90	0.067	0.07	0.075

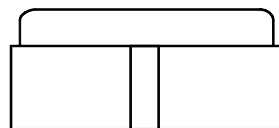
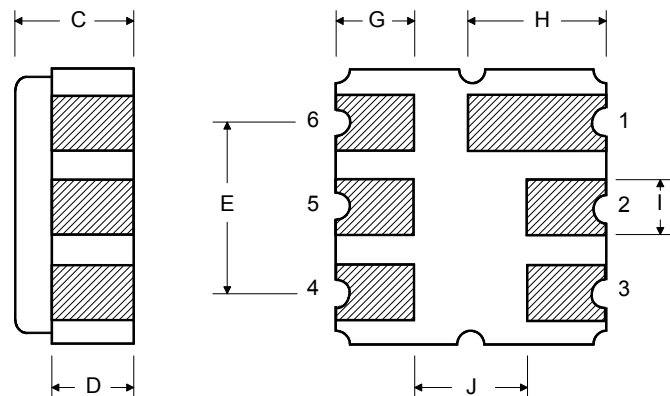
Electrical Connections		
Connection		Terminals
Port 1	Single Ended Input	2
Port 2	Single Ended Output	5
	Ground	All others
Single Ended Operation Only		
Dot indicates Pin 1		

Materials	
Solder Pad Termination	Au plating 30 - 60 μinches (76.2-152 μm) over 80-200 μinches (203-508 μm) Ni.
Lid	Fe-Ni-Co Alloy Electroless Nickel Plate (8-11% Phosphorus) 100-200 μinches Thick
Body	Al ₂ O ₃ Ceramic
Pb Free	

TOP VIEW



BOTTOM VIEW



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9